

TiCu Clad® Schulung

Dauer: 4 Stunden

Ziel der Schulung ist es, Ihnen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von **metallurgisch** verbundenem **titanummanteltem Kupfer** näher zu bringen. Während dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie Ihren persönlichen Nutzen durch den Einsatz **TiCu Clad®** ziehen können. Minimieren Sie Ihre Produktions- und Instandhaltungskosten und überzeugen Sie Ihre Kunden.

In unserer Schulung werden Ihnen folgende Inhalte vermittelt:

Herstellungsverfahren- Sprengplattieren

- Sprengplattieren
- Sprengplattieren und Walzen

Herstellungsverfahren- Strangpressen

- Direktes, indirektes und hydrostatisches Strangpressen

Herstellungsverfahren- Vakuumlöten

- Vakuumlöten

TiCu Clad® Halbzeug Verarbeitung

- Grundlagen
- Schweißnahtvorbereitung
- Leitfähigkeit & Spannungsabfall
- Kontaktflächen
- Korrosionsprobleme

Anwendung von TiCu Clad®

- Bandverzinkung (Gravitel-Verfahren)
- Stahlbandbeschichtung anderer Hersteller
- Kupferfolien für die Leiterplattenherstellung
- Korrosionsprobleme ohne TiCu Clad®
- Rohr- oder Drahtveredelung

Vorrichtungsbau allgemein

- Sonderlösungen
- Alternative Herstellungsverfahren

Bei Interesse an einer Schulung wenden Sie sich bitte an schulung@udoplante.de oder rufen uns an unter **Tel. +49 203 76 67 33**.

